

## 同方股份有限公司为下属子公司提供担保的公告(三)

### 特别提示

本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

### 重要内容提示：

- 公司于 2011 年 4 月 6 日召开第五届董事会第十五次会议，同意为下属全资子公司南通同方科技园有限公司向建设银行申请的人民币 2 亿贷款额度提供担保。
- 本次担保数量及累计为其提供的担保数量：为下属南通同方科技园有限公司向建设银行申请的人民币 2 亿贷款额度提供担保。截止 2010 年 12 月 31 日，公司对南通同方科技园有限公司提供的担保余额为 0 万元。
- 对外担保累计数量：截至 2010 年 12 月 31 日，公司担保余额为 30.43 亿元，占公司净资产的 38.09%，其中，为控股子公司的担保余额为 23.20 亿元，占公司净资产的 29.05%。
- 对外担保逾期的累计数量：截至公告日，公司不存在对外担保逾期的情形。

### 一、担保情况概述

为进一步拓宽融资渠道，南通同方科技园有限公司拟向建设银行再申请人民币 2 亿的贷款额度，并拟申请由公司为其项目贷款本息提供担保。

2011 年 4 月 6 日，经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，公司同意为下属南通同方科技园有限公司向建设银行申请的人民币 2 亿贷款额度提供担保。

上述担保事宜董事会均以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

### 二、被担保人基本情况

南通同方科技园有限公司是同方股份有限公司 2010 年 6 月投资成立的全资子公司，位于江苏省南通市经济技术开发区内，该基地总规划占地面积 336,468 平方米(504.7 亩)，其中一期占地面积 204,102 平方米(306 亩)，总建筑面积约 21.8 万平方米，用地容积率 1.07，用地建筑密度 36.3%。由南通同方科技园有限公司负责基地建设和物业管

理，项目实行独立核算，财务、租售等由公司统一安排。截至目前，南通科技园处于建设期。

截至 2010 年 12 月 31 日，南通同方科技园有限公司总资产为 1.99 亿元，负债总额为 0.0001 亿元，资产负债率为 0.01%。2010 年，南通同方半导体有限公司完成营业收入 0 亿元。

### **三、董事会意见**

董事会认为，上述担保系正常的经营安排，南通同方科技园有限公司为公司全资子公司，经营状况良好，上述担保事宜风险可控。

### **四、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至 2010 年 12 月 31 日，公司担保余额为 30.43 亿元，占公司净资产的 38.09%，其中，为控股子公司的担保余额为 23.20 亿元，占公司净资产的 29.05%，符合相关法律法规和公司章程的规定，且不存在逾期担保情形。

### **五、备查文件目录**

- 1、第五届董事会第十五次会议决议

同方股份有限公司董事会  
2011 年 4 月 8 日